

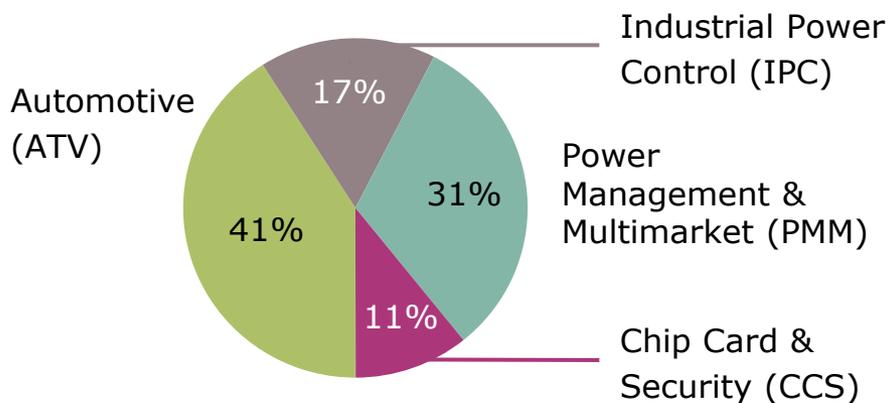
Unternehmenspräsentation

August 2017



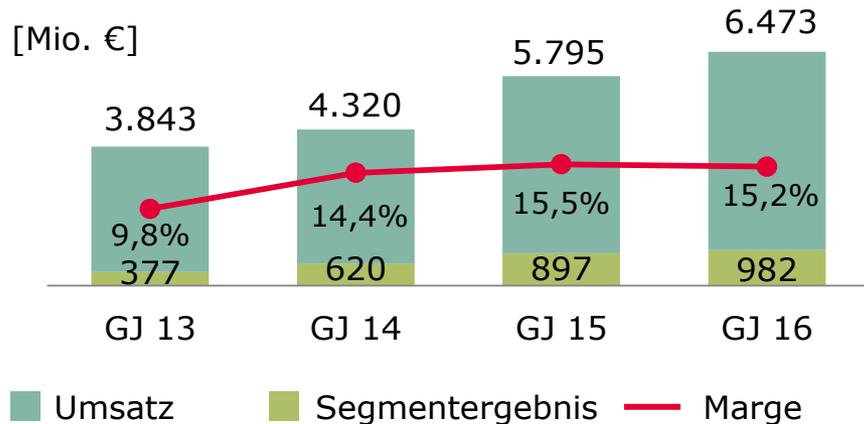
Über Infineon

Geschäftssegmente



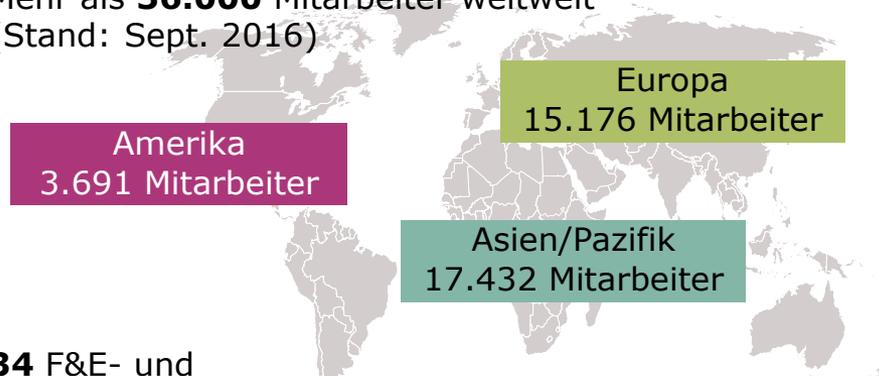
Umsatz GJ 2016

Finanzen



Mitarbeiter

Mehr als **36.000** Mitarbeiter weltweit
(Stand: Sept. 2016)



34 F&E- und
19 Fertigungsstandorte

Marktposition

Automotive



2

Strategy Analytics,
April 2017

Power



1

IHS Markit,
Technology Group,
Oktober 2016

Smart card ICs



1

IHS Markit,
Technology Group,
Juli 2017

The background of the slide is a collage of three images. In the top left, a young child is sleeping peacefully. In the top right, a woman with dark curly hair is smiling warmly. In the bottom left, a man wearing safety glasses and a white lab coat is working in a laboratory. A white hexagonal shape is overlaid in the center, containing the main text.

Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher – mit Technik, die mehr leistet, weniger verbraucht und für alle verfügbar ist. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft.

Part of your life.
Part of tomorrow.

Infineon macht umweltfreundliche, vernetzte und sichere Mobilität möglich



Anwendungen

Effizienter Antriebsstrang in Verbrennungs-, Hybrid- und Elektromotoren, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme, Komfortelektronik, Informationssicherheit, Schienenfahrzeuge

Infineon macht effiziente Erzeugung, Übertragung und Wandlung elektrischer Energie möglich



Anwendungen

Energieübertragung und -wandlung, Erzeugung von erneuerbaren Energien, Haushaltsgeräte, Akku-Werkzeuge, Stromversorgung (Ladegeräte, Adapter, Netzteile), LED-Beleuchtungssysteme, Mobile Endgeräte, Mobilfunk-Infrastruktur, Industrieantriebe, Industriefahrzeuge

Infineon ermöglicht Sicherheit in der vernetzten Welt



Anwendungen

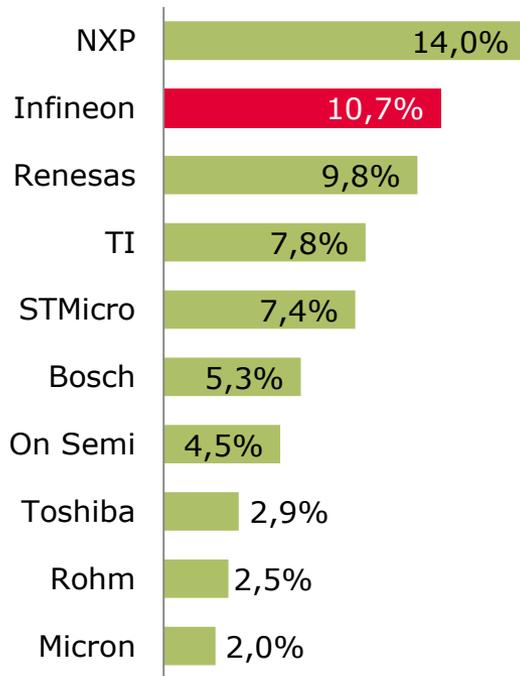
Internet der Dinge, Industrie 4.0, Mobilkommunikation, Embedded Security, Trusted Computing, (mobiler) Zahlungsverkehr, SIM-Anwendungen, Transport-Ticketing, Hoheitliche Dokumente, Gesundheitskarten

Führende Positionen in allen wesentlichen Produktkategorien



Automobilelektronik

Marktvolumen KJ 2016:
30,2 Mrd. US-Dollar

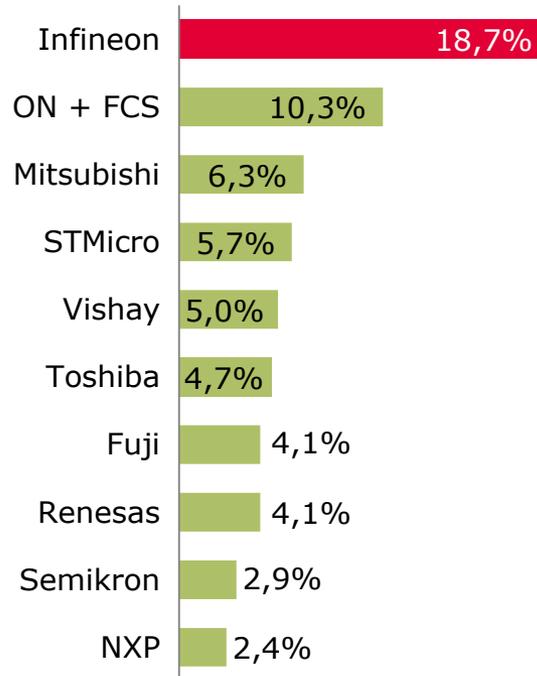


Halbleiter für Automobilelektronik inkl. Halbleitersensoren

Quelle: Strategy Analytics, "2016 Automotive Semiconductor Vendor Share", April 2017

Leistungshalbleiter

Marktvolumen KJ 2015:
14,8 Mrd. US-Dollar

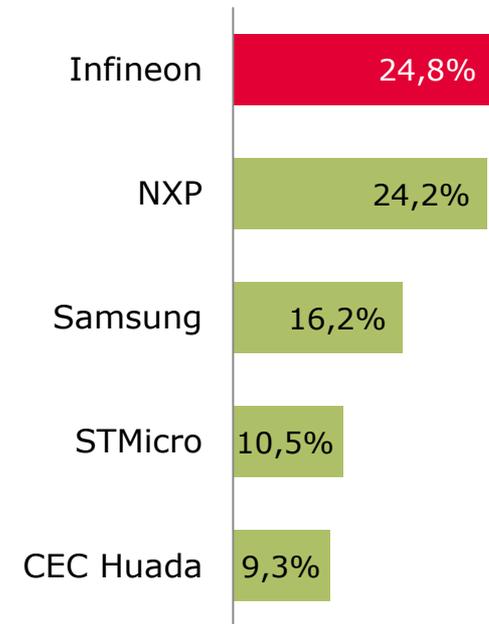


Diskrete Leistungshalbleiter und -module

Quelle: IHS Markit, Technology Group, "Power Semiconductor Annual Market Share Report", Oktober 2016

Chipkarten

Marktvolumen KJ 2016:
2,79 Mrd. US-Dollar



Mikrokontroller-basierte Chipkarten ICs

Quelle: IHS Markit, Technology Group, "Smart Cards Semiconductors Report", Juli 2017

Mit unserer Strategie schaffen wir Werte durch nachhaltiges, profitables Wachstum



Fokus

- › Fokus auf die am schnellsten wachsenden Segmente des Halbleitermarkts
- › Globale Megatrends

Führende Technologie

- › Kernkompetenzen in den unterschiedlichen Endmärkten nutzen, um die Kapitalrendite zu steigern

Systemverständnis

- › Durch Systemverständnis einen Mehrwert für die Kunden schaffen

Auto

Führendes Systemverständnis

Leistungshalbleiter

Nr. 1, Markt- und Technologieführer

Hochfrequenz

Umfassendstes HF- und Sensor-Technologieportfolio

Sicherheit

Führend bei Sicherheitslösungen

Finanzziele durchschnittlich über den Zyklus

~8%

Umsatzwachstum

~17%

Segmentergebnismarge

~13%

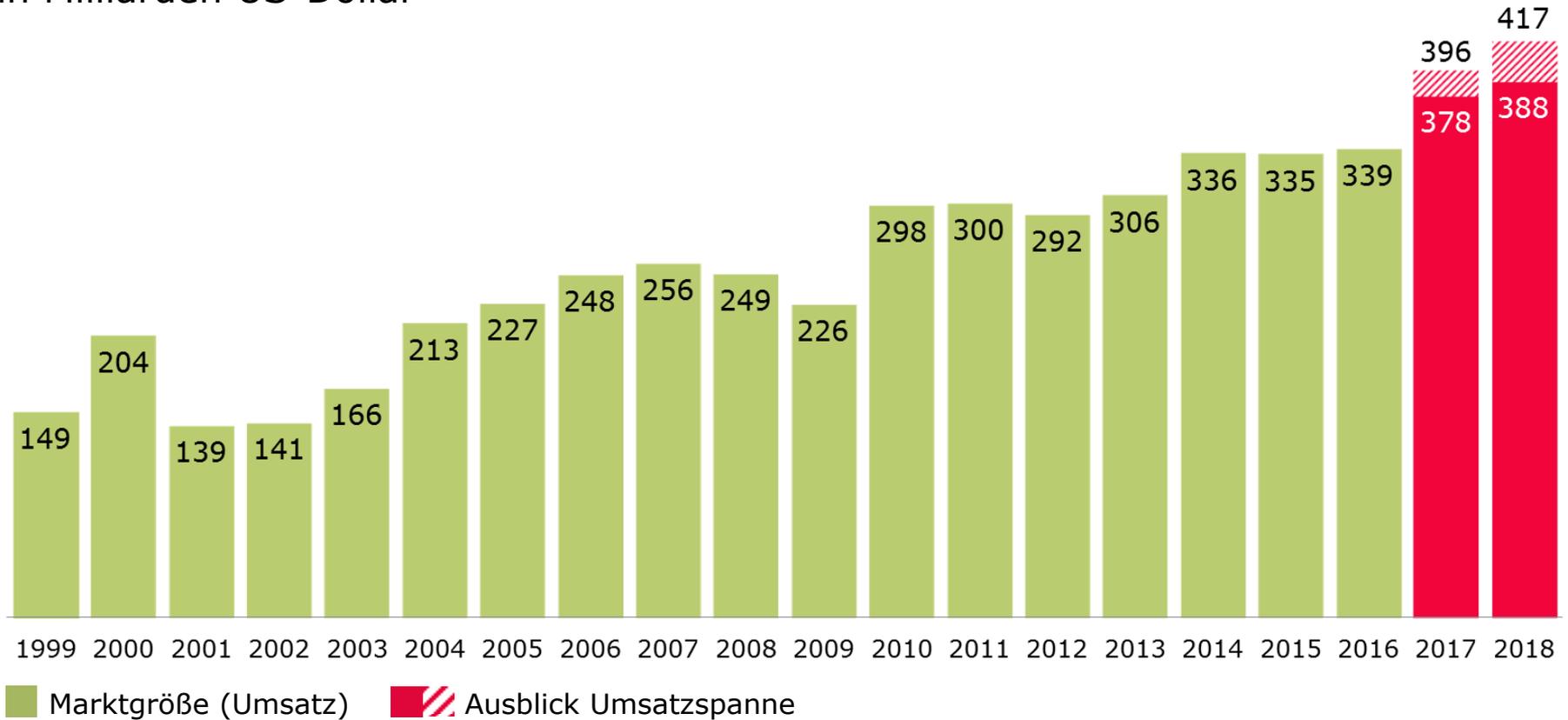
Investitionsquote
(davon Capex*: ~11%)

* Infineon berichtet nach IFRS

Der Ausblick für den Welt-Halbleitermarkt bleibt positiv



Globaler Halbleitermarkt in Milliarden US-Dollar

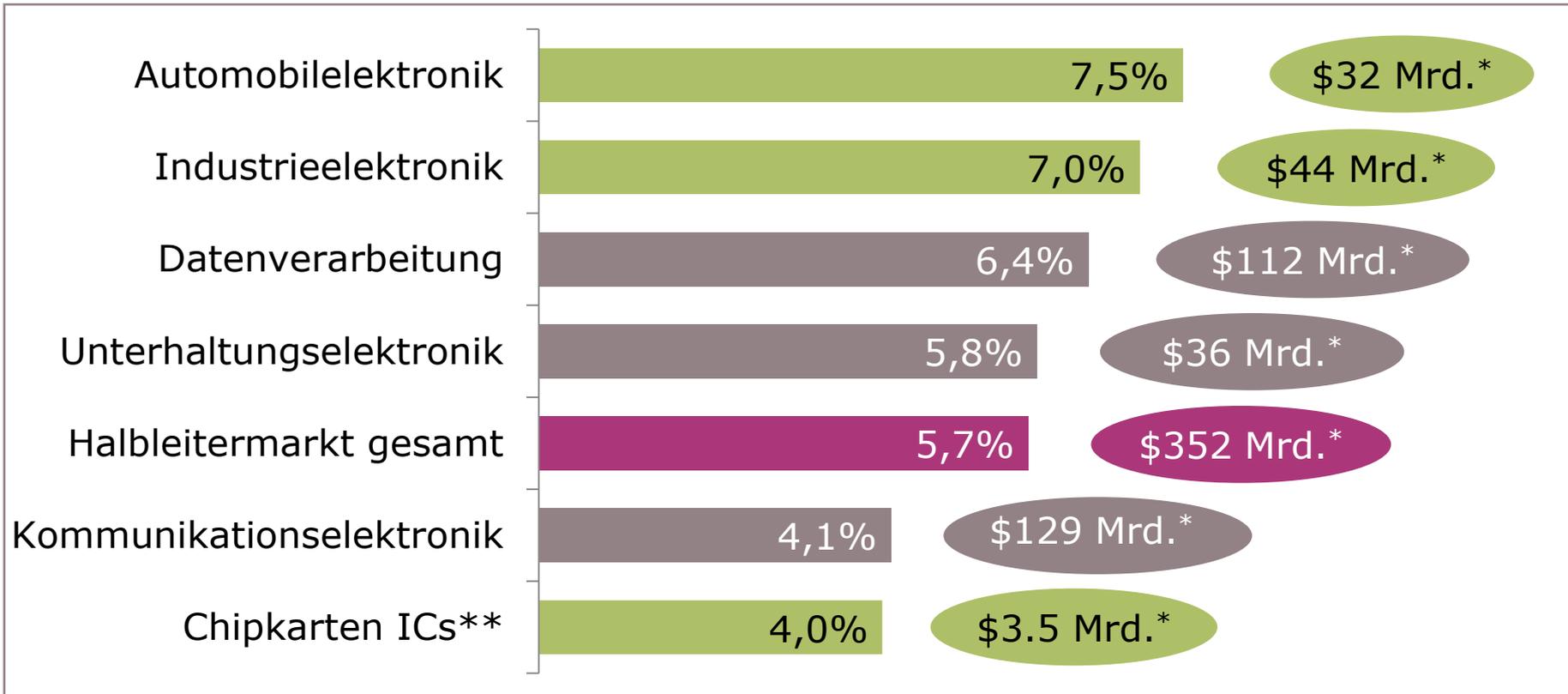


Quelle: WSTS für historische Daten; Ausblick: Ø von WSTS, IHS Markit, Gartner, IC Insights;
letzte Aktualisierung 28. Juli 2017

Infineon profitiert vom starken Wachstum in Industrie- und Automobilelektronik



Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten im Zeitraum 2016 – 2021



Quelle: IHS Markit, "Worldwide Semiconductor Shipment Forecast", Juli 2017

* Marktgröße im Kalenderjahr 2016

** Quelle: ABI Research, "Smart Cards and Secure ICs", Februar 2017; smart card and embedded secure microcontroller ICs

Geschäftsjahr 2016: Umsatz nach Segmenten

Umsatz in GJ 2016: € 6.473 Millionen

Automotive



€ 2.651 Mio.

Industrial Power Control



€ 1.073 Mio.

Chip Card & Security

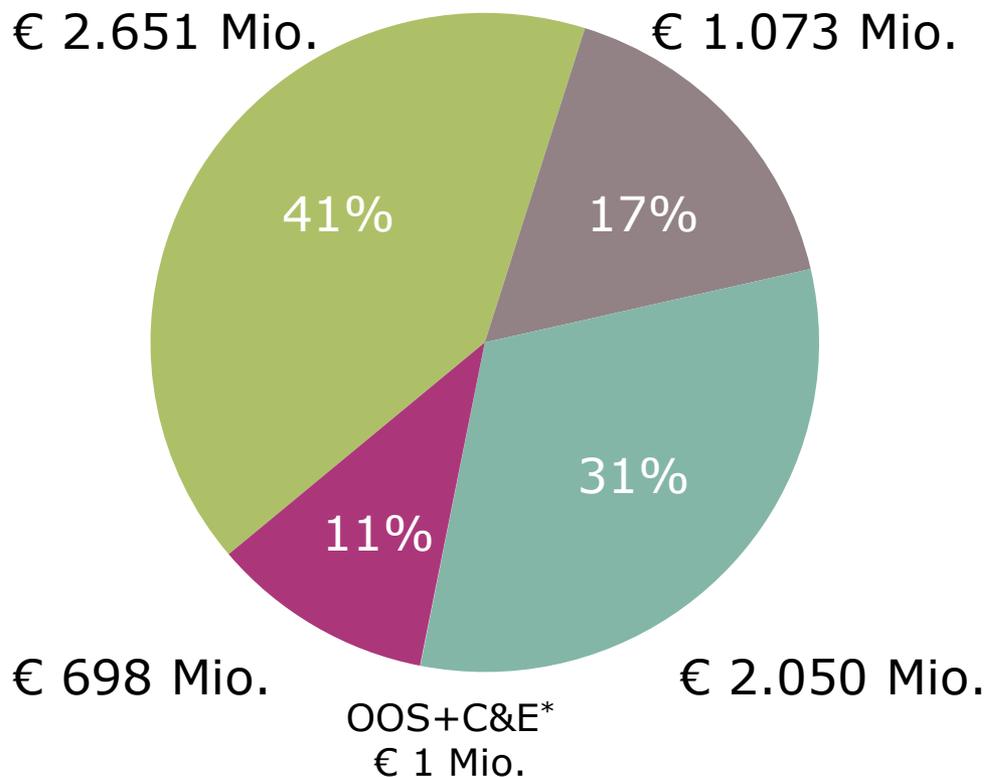


€ 698 Mio.

Power Management & Multimarket



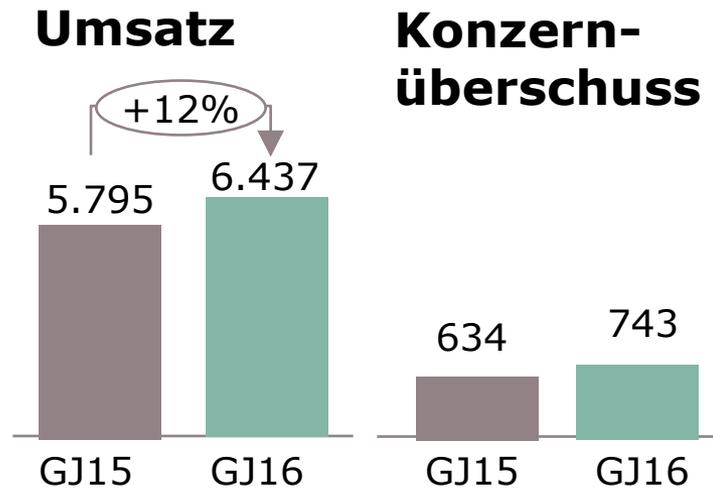
€ 2.050 Mio.



* Sonstige Geschäftsbereiche; Konzernfunktionen & Eliminierungen

Infineon-Konzern

Ergebnisse GJ 2015* und GJ 2016



[Mio. €]	2015	2016
Umsatz	5.795	6.473
Segmentergebnis	897	982
Segmenterg.-Marge	15,5%	15,2%
Konzernüberschuss	634	743
Free Cash Flow	-1.654	490
Investitionen	785	826
Netto Cash Position	220	471
Marktkapitalisierung**	~11.355	~17.987

*Seit 13. Januar 2015 inklusive International Rectifier

**Aktienkurs zum 30.9.2015: 10,06 Euro; Aktienkurs zum 30.9.2016: 15,88 Euro

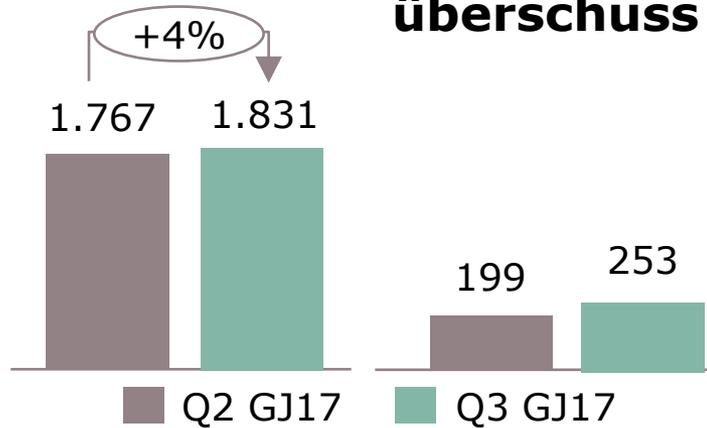
Infineon-Konzern

Ergebnisse Q2 GJ 2017 und Q3 GJ 2017



Umsatz

Konzern- überschuss



[Mio. €]

Q2 17

Q3 17

Umsatz	1.767	1.831
Segmentergebnis	296	338
Segmenterg.-Marge	16,8%	18,5%
Konzernüberschuss	199	253
Free Cash Flow	82	301
Brutto Cash Position	2.049	2.217
Netto Cash Position	32	358

Enge Kundenbeziehungen basieren auf System-Know-how und Applikationsverständnis



ATV	IPC	PMM	CCS

EMS-Partner	Distributionspartner	

Automotive Segment – umweltfreundliche, sichere und smarte Mobilität



Umweltfreundlich

- > Umweltfreundliche Verbrennungsmotoren
- > Effizientes Energiemanagement
- > Elektroantrieb



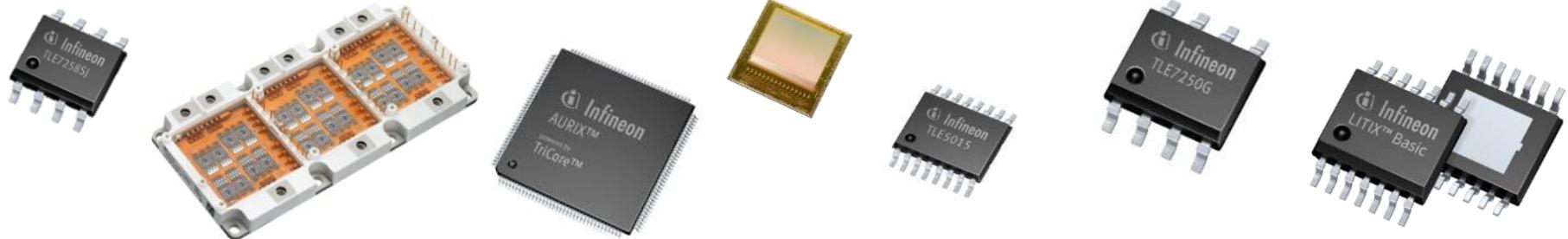
Sicher

- > Fußgänger- und Insassenschutz
- > Kollisionsvermeidung
- > Fahrerassistenz-Systeme



Smart

- > Fahrkomfort
- > Sichere Konnektivität sowie Integrität und Schutz persönlicher Daten



Infineon Industrial Power Control Segment- Antrieb für Industrie und vieles mehr



Antriebe



Haushaltsgeräte



Erneuerbare Energien



Traktion

- › Universalantriebe
- › Mittelspannungsantriebe
- › Servoantriebe
- › Fahrstühle

- › Kühlschränke
- › Klimaanlage
- › Waschmaschinen

- › Windkraftanlagen
- › Solarkraftwerke
- › Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ)

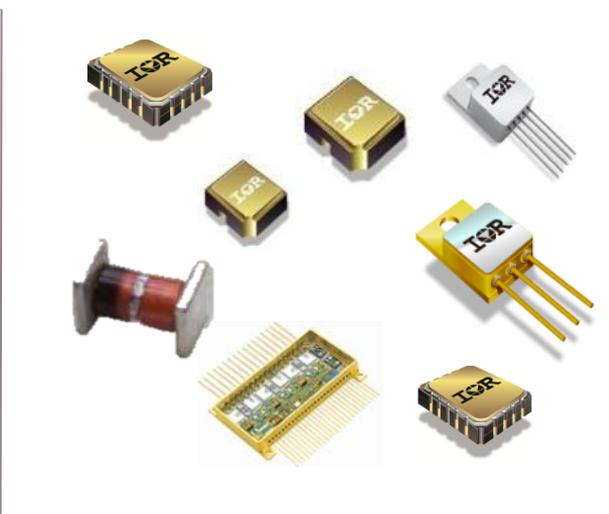
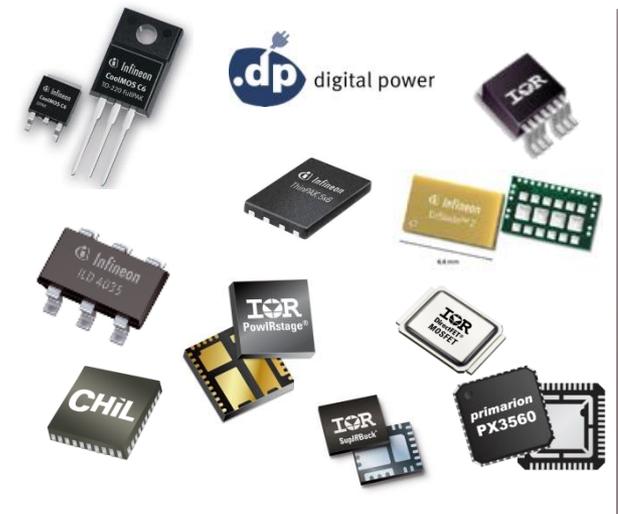
- › (Hochgeschwindigkeits-)Züge
- › Lokomotiven
- › U-Bahnen
- › S-Bahnen



Power Management & Multimarket Segment – Mehr Leistung, weniger Verbrauch



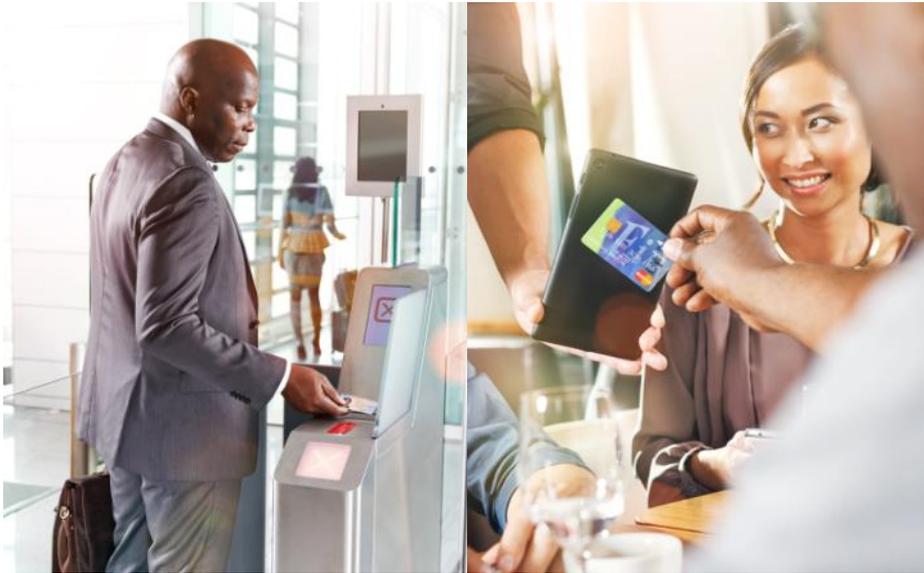
Power Management			Radio Frequency & Sensing				High Reliability			
Datenverarbeitung	Licht	Ladegeräte	Mobilgeräte	Mobilfunk Infrastruktur	Sensoren	mmW/Radar	Raumfahrt	Luftfahrt/Verteidigung	Medizin ICD	Hochtemp/Schwerindustrie



MOSFETs, Power ICs, RF switches, LNAs, Si-Mics, RF power, Radar ICs, Environmental Sensors

Chip Card & Security ermöglicht Sicherheit für die vernetzte Welt

Chipkarten



- › Chipkarten für den Zahlungsverkehr
- › Elektronische Pässe und hoheitliche Dokumente
- › SIM-Karten für die mobile Kommunikation
- › Transport Ticketing

Embedded Security



- › Mobile Endgeräte und Bezahlanwendungen für Mobile Endgeräte
- › Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)
- › Industrie- und Automobilanwendungen
- › Vernetzte Geräte im Internet der Dinge (IoT)



Produktspektrum



Automotive (ATV)

- › 32-Bit-Mikrocontroller für Antriebsstrang, Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme
- › Diskrete Leistungshalbleiter
- › Druck- und Magnetfeldsensoren
- › IGBT-Module
- › Industrie-Mikrocontroller
- › Leistungs-ICs
- › Radar
- › Spannungsregler
- › Transceiver (CAN, LIN, FlexRay™*)



Industrial Power Control (IPC)

- › "Bare Die"-Geschäft
- › Diskrete IGBTs
- › IGBT-Module für niedrige, mittlere und hohe Leistungsklassen
- › IGBT-Modul-Lösungen inkl. IGBT-Stacks
- › Treiber-ICs



Power Management & Multimarket (PMM)

- › Ansteuer-ICs
- › Chips für Silizium-Mikrofone
- › Diskrete Niedervolt- und Hochvolt-Leistungshalbleiter
- › GPS-Signalverstärker
- › Hochfrequenz-Antennenschalter
- › Hochfrequenz-Leistungstransistoren
- › Kundenspezifische Chips (ASICs)
- › Niedervolt- und Hochvolt-Treiber-ICs
- › Schutzdioden gegen elektrostatische Entladung



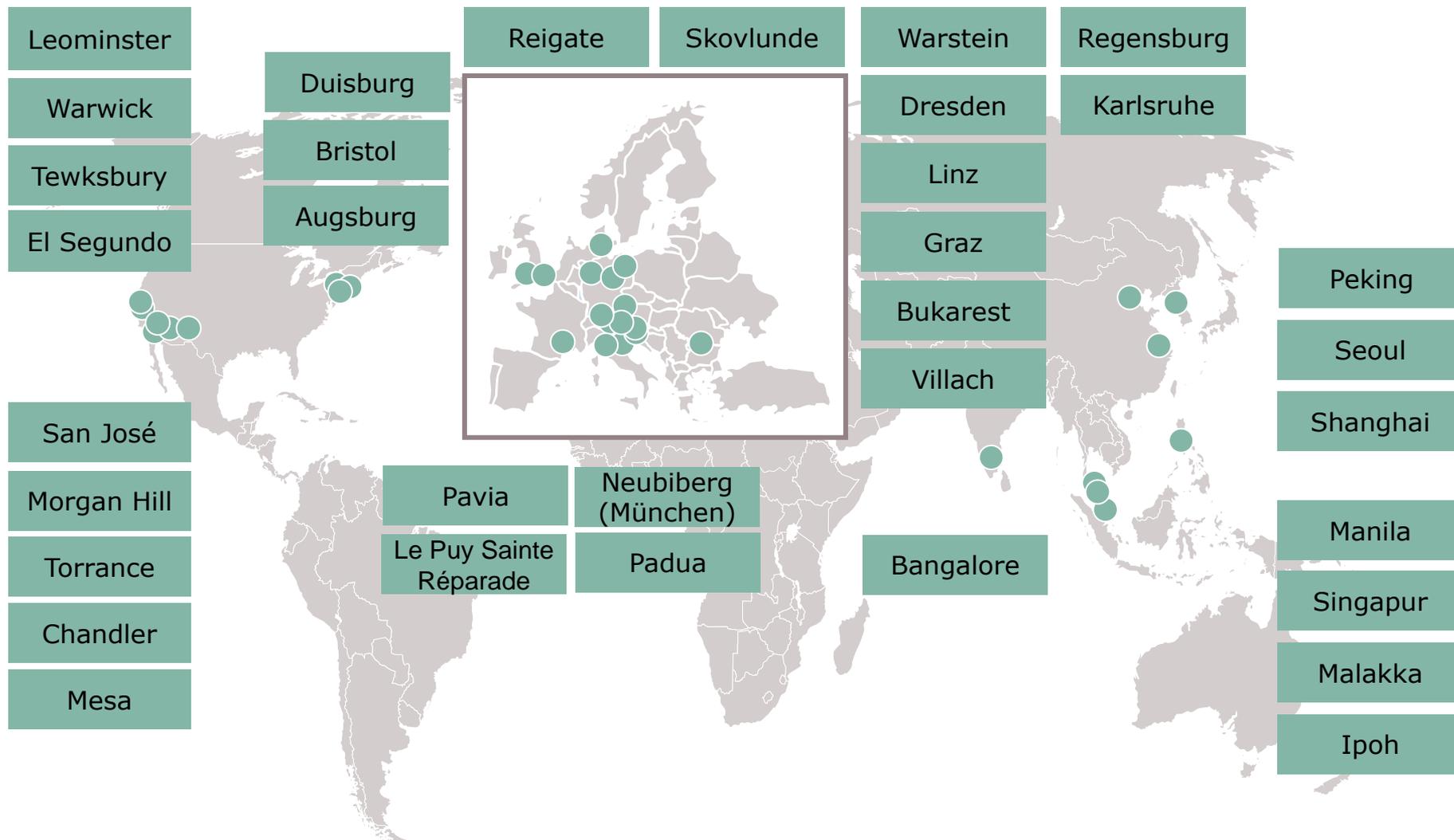
Chip Card & Security (CCS)

- › Chipkarten (kontaktlos und kontaktbasiert) und embedded security ICs
- › "Schlüsselfertige" Sicherheitslösungen z.B. OPTIGA™ Trust, OPTIGA™ TPM
- › Chipgehäuse- und Service- Portfolio
- › Lösungen, die auf dem offenen Standard CIPURSE™ basieren
- › Lösungen von Basis-Sicherheit RFID und Memories bis zu High-End Sicherheits-Controllern
- › Führende Technologien, z.B. SOLID FLASH™, Integrity Guard, Coil on Module, etc.

*FlexRay ist eine Marke der FlexRay Consortium GbR und wird unter Lizenz verwendet

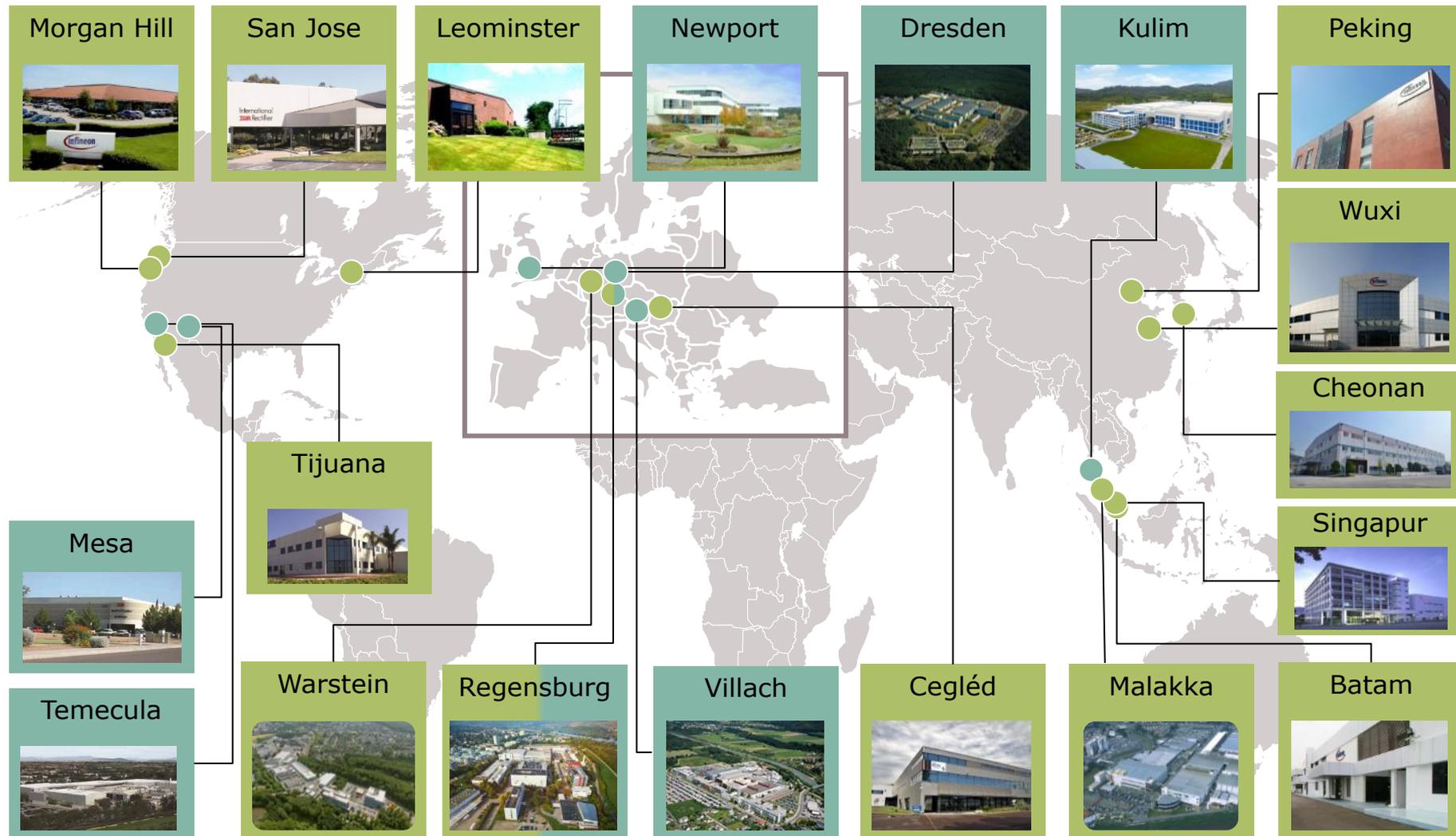
Stand: 30. September 2016

Unser weltweites F&E-Netzwerk



Stand: 30. September 2016

Weltweite Fertigungsstätten Frontend- und Backend-Fertigung



● Frontend ● Backend

Stand: 30. September 2016

Unser weltweites Vertriebs-Netzwerk



Stand: 30. September 2016

Corporate Social Responsibility (CSR)

Zusammenfassung



- › Corporate Social Responsibility (CSR) bei Infineon umfasst unser **freiwilliges Engagement** in den Bereichen Human Resources Management und Menschenrechte, ökologische Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, gesellschaftliches und soziales Engagement, CSR-Management in der Lieferkette und Unternehmensethik.
- › Bereits im Jahr 2004 trat Infineon als eines der ersten Halbleiterunternehmen dem **UN Global Compact** bei und hat sich freiwillig den 10 Prinzipien verpflichtet.
- › Infineon ist zum siebten Mal im **Sustainability Yearbook** gelistet.
- › Seit 2010 ist Infineon durchgehend im **Dow Jones Sustainability Index** gelistet sowie zum zweiten Mal im Jahr 2016 im **Dow Jones Sustainability World Index** geführt und zählt somit zu den **10 % der nachhaltigsten Unternehmen der Welt**.
- › Infineon macht keine Kompromisse bei **Menschenrechten und ethischem Verhalten**.
- › Produkte und Lösungen sowie effizientes Ressourcenmanagement von Infineon ermöglichen einen **erheblichen ökologischen Nettonutzen**.

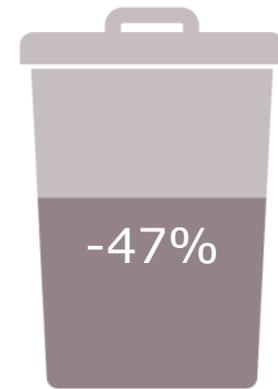
Bei Infineon ist "weniger" mehr



Wir verbrauchen etwa **45% weniger** Elektrizität pro Quadratzentimeter prozessierter Wafer-Fläche als der globale Durchschnitt



Wir verbrauchen etwa **33% weniger** Wasser pro Quadratzentimeter prozessierter Wafer-Fläche als der globale Durchschnitt

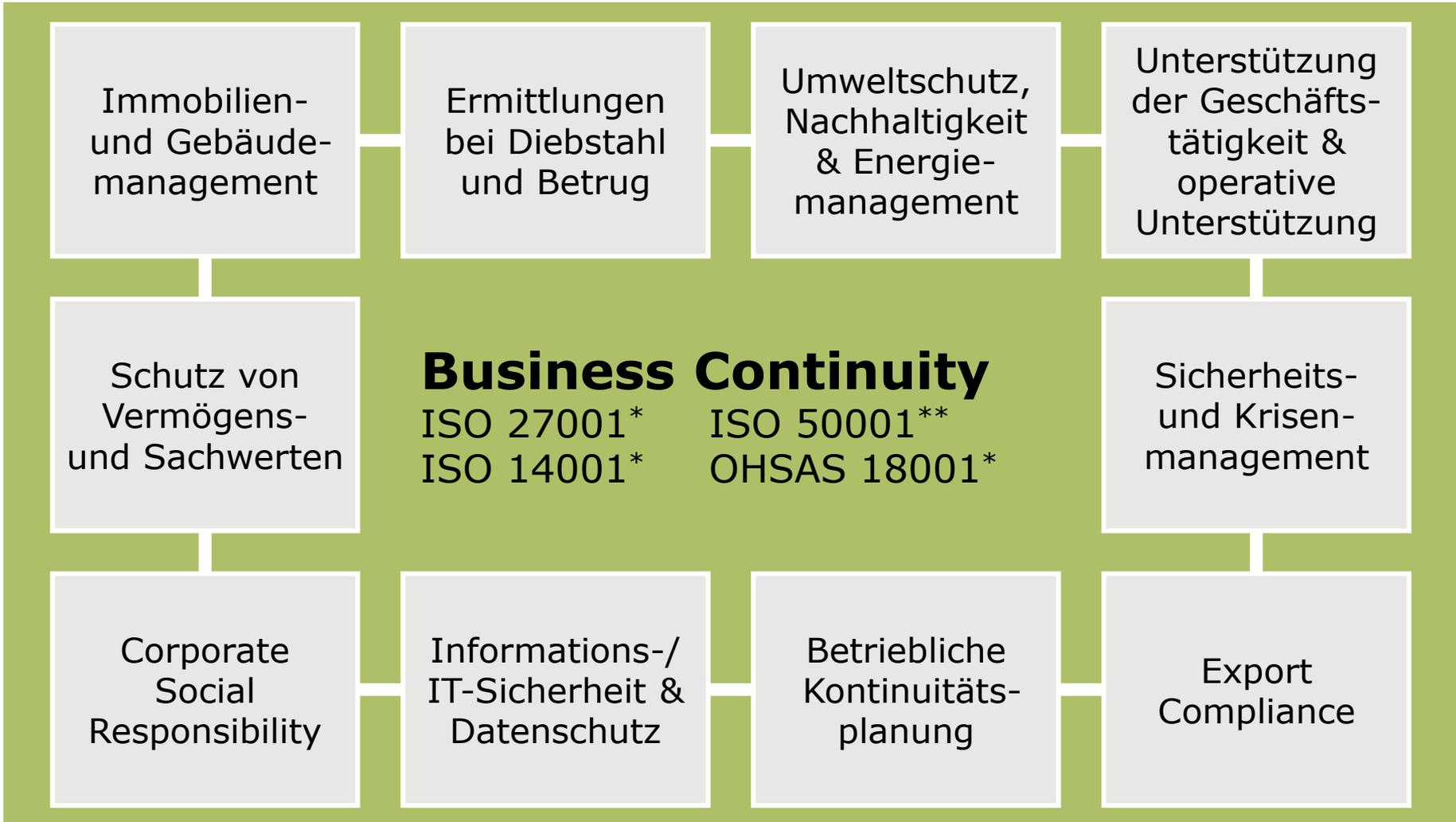


Wir verursachen etwa **47% weniger** Abfall pro Quadratzentimeter prozessierter Wafer-Fläche als der globale Durchschnitt

Wir nutzen die Ressourcen in unseren Produktionsprozessen effizienter als der globale Durchschnitt der Halbleiterindustrie.

Grundlage für die Berechnungen sind die Quadratzentimeter prozessierter Wafer-Fläche in der Frontend-Produktion und die Verbräuche gemäß WSC-Definition.

Business Continuity Ganzheitliches Management



*ISO 27001/14001/OHSAS 18001 weltweiter Zertifizierungsansatz; ** ISO 50001 zertifiziert an EU Standorten

Kontaktieren Sie uns



KUNDEN

PRESSE



INVESTOREN

KARRIERE



www.facebook.com/infineon



www.google.com/+infineon



www.twitter.com/infineon



www.infineon.com/linkedin



www.infineon.com/xing



www.youtube.com/infineon



Part of your life. Part of tomorrow.

